

Micael Joël M. - Né

--

1 à 3 ans d'expérience

Réf : 2004181039

Responsable production et méthodes

Objectifs

projet de revenir prochainement vivre en Martinique

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région DOM TOM, dans le Génie Civil et Travaux Publics.

Formations

2012 : Bac +2

BTS Conception industriel microtechnique

2009 : Bac

Baccalauréat génie électronique : Obtenu

Expériences professionnelles

11/2018 à ce jour :

Responsable production et méthodes

Conception 3D et assemblage de sous-ensembles

- Mise en plan des sous-ensembles
- Création de programme machine.
- Organisation et Gestion des ressources humaines.
- Gestion de planning de production
- Gestion de stock outillage et matières premières.
- Accompagnement technique des clients pour une réalisation optimale de leur projet

09/2016 - 2018 :

Technicien d'atelier P3 chez Ufi Sincob

Programmation et réglage pièces suivant Plan

- Préparation et Réception de commandes
- Organisation du planning en fonction des commandes.
- Tour Cn CMZ (Armoire Fanuc et logiciel Manuel Guide)

05/2015 - 2016 :

TOURNEUR P2 chez Mersen sur Gennevilliers

- Réglage Tour CN et Optimisation des programmes en lien avec le bureau des méthode Machine MORI SEKI
- Industrialisation de ligne de Production : réglage, création des programmes

11/2013 - 2015 :

Tourneur Rectifieur P2 chez Flowserve Sihi

- Réglage Tour CN MORI SEKI ZT-1500.

- Rectification cylindrique
- Création de programme et industrialisation des programmes.

03/2013 - 2013 :

Tourneur CN (machine Okuma) chez Permaswage

Langues

Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Logiciels

Pack Office, SolidWorks

Atouts et compétences

Gestion de projet : Projection CAO/DAO, Impression de système 3D

- Industrialisation sur Tour et Fraiseuse CN, Tour et Fraiseuse Conventionnelle
- Création de moules pour Machines à injection plastique
- Electroérosion par fil et par enfonçage.
- Logiciel : Solidworks : Création et Assemblage de pièces dans différents sous ensemble et Simulation 3D des sous ensemble intégré.